

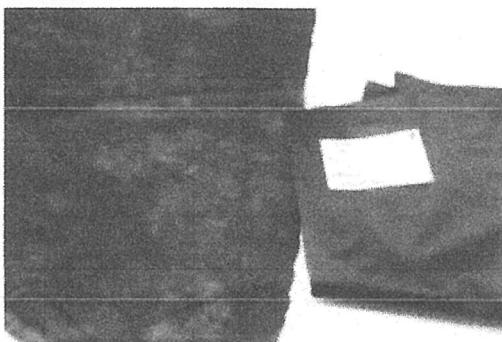
8月19日

单層CNTのMB開発

安定分散、少量で機能發揮

片野染革（埼玉県三郷市）は、単層カーボンナノチューブ（CNT）のマスター・バッチ（MB）を開発した。多層CNTのMBで培った分散ノウハウなどにより、コンパウンド化後の一安定分散も実現。多層CNTのMBに比べ少量で機能を発揮できるとして、自動車部品などホリオレフイン用途に提案する。また多層CNTのMBでは、導電バスの形成を最適化する加工条件の調整など自社で蓄積してきたノウハウを公開。ユーザーの製品開発スピードの向上、コスト削減に寄与していく。

片野染革



導電性不織布や電子部品の梱包など
を想定した帯電防止の袋など用途開
拓も進む

多層ノウハウ公開も

ゴンハウント化した後
でも樹脂中などへの安定
分散を実現する単層CNT
TのMBを開発した。標準
品のCNT濃度は1%
で、ポリプロピレン(P
P)やポリエチレンテレ
フタレート(PET)、
ポリアミド(PA)とい
ったオレフィン系をライ
ンアップ。多層CNTに
比べ少量で機能を発現で
きるのが特徴で、PPシ
ート化した場合、CNT
が0.005wt(重量)
%で体積抵抗率は1.0
×10の5乗Ω/捻を実
現する。また、透明およ
び着色の導電性フィルム
の作製も可能としてい
る。

の作製も可能としている。

ゴンハウンド化した後でも樹脂中などへの安定分散を実現する単層CNTのMBを開発した。標準品のCNT濃度は1%で、ポリブロピレン(PB)やポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリアミド(PA)といったオレフィン系をラインアップ。多層CNTに比べ少量で機能を発現できるのが特徴で、PVCシート化した場合、CNTが0.005wt(重量%)で体積抵抗率は1.0 $\times 10^9$ の5乗オーダーを実現する。また、透明および着色の導電性フィルム加工条件やフィラーの使

MBAでは出光興産のPP系樹脂「エルモーテュ」を分散のキー・マテリアルに、導電不良や表面を荒らす触媒残渣「ブツ」の発生を抑制することに成功している。溶融、成形後にも分散性を維持し、樹脂物性の低下も抑えられる。

樹脂中への分散を実現するとはいって、樹脂の固化にともないCNTは偏化したり近接したりする。導電性発現にはCNT同士の適度な近接が求められるため、溶融粘度や金型温度といった成形加工条件やフィラーの使

大日本印刷は、透明接着フィルムの産業用途だけ販売を強化する。これまで食品・生活用品の包装向けを中心に関展してきたが、このほどバリエーション・光学性能を向上させた製品がQD（量子ドット）シート用のバリアートップとして、シート用のバリアートップへの適用では内側へ

にしたほか、表面をマット仕上げにするなど改良している。QDシート用パリアフィルムとしての採用例では、これらの力スタマイズを施したIB-FilmをPETフィルムにラミネート。酸素・水蒸気パリアのニーズが高まるディスプレイ向けやフレキシブルプリント配線板(FPC)の電極保護シートとしての活用を有力と見込み、販売活動を強化していく。

大日本印刷
透明蒸着フィルム拡販
ディスプレイ向けな

ト仕上げにするなど改良している。QDシート用パリアフィルムとしての採用例では、これらの力

え、今年6月からユーリー
ーへの紹介を始めた。単
層CNTの直径は2ナノメー
トロン以下と多層に比べ比表面
積がより大きくなり、安
定分散は困難とされる。
片野染革は分散化の実現
に多層CNTのMBで培
った25年に及ぶ樹脂分散
のノウハウを応用。多層

た“使いこなし”に苦心するユーザーが多いこと、が判明。このため蓄積してきた自社ノウハウを無償で公開、アドバイスする支援事業を本格化し、CNTの産業化に弾みをつける。

ダウンも実現すると
う。また、導電性の糸
不織布、フィルム、電
波吸収体など、幅広い
野でユーチャーによる製
開発が進んでいる。良
な分散により漆黒成形
品やフィルムへの要望
多く、同社の出荷量は
加傾向にあるとして
る。

い や 磁 分 品 増 い 好 好 分 内で初めて実績化。社員はC.N.Tの合成を経験したケミスト、樹脂技術者、分析技術者、プロセス技術者、カーボンブラックの経験豊富なプロフェッショナルが揃う。サプライヤーの信頼は高く、国内外の大手メーカーから

用といったさまざまなもの
数の制御が必要になる。
同社が多層CNTのMR
を開発するほか、こう

回り込みも含めて金属と
同等の品質を確認してお
り、塗装効率も高めるた
め、トータルでのコスト
ストマード数が年々か
で分散技術を磨いてき
た。CNTの樹脂やエラ
ヘト柔軟性を拡大する過程

CNT分散に関するノウハウ蓄積事例

1	CNTは樹脂の溶融時には良好な分散をしていても固化にともないはじき出されたり並んだり偏在したり近接したりする
2	CNTによる導電性発現のためにはCNTの適度な近接の制御が必要
3	樹脂とCNTの相性は重要。CNTと相溶性の良過ぎる樹脂（例：酢酸ビニル含量の大きなEVA）はCNTを包んでしまい導電性の発現の妨げになる
4	非相溶系アロイ樹脂の固化温度の差や海島構造はCNTの偏在化をともなうので、うまく使うと有利な導電性が得られる
5	フィラー（球状、偏平状、線状）の存在はCNTの偏在化を伴うので、うまく使うと有利な導電性が得られる
6	端末に極性基を有する樹脂（無水マレイン酸変性樹脂等）は、CNTのアンカー的役割を担うので、少量使うと有利な導電性が得られる
7	延伸、配向等で整列したCNTは導電性が極めて発現し難い
8	CNTの導電性は電圧依存性が大きく、帯電防止や静電塗装向けでは高電圧下（数千V）での導電性を評価する必要がある
9	延伸、配向した樹脂を融点前後まで加熱すると延伸、配向の乱れと共にCNTは近接し導電性が出やすくなる
10	延伸、配向の乱れでの強度性能等は低下するが、アロイ樹脂の固化温度の差等でカバーするとよい

PPに配合する際のポイント

1	ホモPP、ランダムPP、ブロックPP、成形方法、フィラーの有無、アロイ化等で導電性の発現の仕方が大きく異なる
2	CNTの良分散用の相溶化剤、多くのPP系への影響の少ない樹脂として出光興産のエルモーデュは優れており、同社は多用
3	ホモPPやランダムPPの射出成形では金型接触面でのスキン層や配向層で、表面では導電性が発現しないが、内部の導電性はある
4	射出成形ではフィラー、アンカー樹脂の添加、溶融粘度の制御、金型温度の高め設定等が導電性発現に有利に働く要因となる
5	導電性不織布分野では、メルトローン成形とスパンボンド成形が、成形機出口での高温延伸となるので、導電性発現上、有利な成形法となる
6	導電性PP不織布では、分散材のエルモーデュが、不織布適性を有するので好都合である
7	導電性PP不織布分野では、他材料との混紡、ラミネーションでの性能向上とコスト低減が可能